



グローバル企業・外資×ハイクラス転職
「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

Development Change Management Project Manager

外資系半導体メーカーでの募集です。パッケージ開発のご経験のある方は歓迎です。

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

外資系半導体メーカー

Job ID

1488698

Industry

Electronics, Semiconductor

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

5.5 million yen ~ 11 million yen

Work Hours

09:00 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 初年度 6日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 夏季休暇 年末...

Refreshed

August 1st, 2024 15:22

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Fluent

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Technical/Vocational College

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2236267】

- ・ Responsible for OSAT change management projects ensuring projects are executed fulfilling project requirements.
- ・ Responsible for automotive package outline design change bill of material 2nd source or assembly process improvement qualification to meet automotive business needs.
- ・ Manage subcontractors PCN (Product change notice) and executive change projects.
- ・ Identify package level opportunities for cost down and executes cost down projects.

- ・ Support Front End wafer related change management
-

Required Skills

【必須】

- ・ 半導体のパッケージ開発のご経験
 - ・ プロジェクトマネジメントのご経験
 - ・ 新製品のパッケージ開発 プロジェクトの導入 変更/転送 またはプロセス（アセンブリとテスト）実務経験
 - ・ ラミネートとリードフレームに関するプロセスと材料に関する知識
 - ・ 自動車業界のランプアップ～セールローンチまでの経験
 - ・ 英語/日本語ビジネスレベル
 - ・ ロジカル志向、チームワーカー+コミュニケーション力
-

Company Description

ご紹介時にご案内いたします